PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-260563

(43)Date of publication of application: 25.09.2001

(51)Int.CI.

B41N 10/02 H01J 9/02

H01J 9/14

(21)Application number: 2000-075239

17.03.2000

(71)Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(72)Inventor: KAMIYOSH

KAMIYOSHIYA MASAYUKI TAKEDA TOSHIHIKO

KOSAKA YOZO

(54) BLANKET

(22) Date of filing:

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a blanket enabling formation of a pattern of high minuteness by an offset printing method using an intaglio or lithography.

SOLUTION: The surface glossiness of a surface rubber layer constituting the blanket is made to be within a range of 1-90°. Thereby the blanket is made very excellent in ink receptivity and

ink transferability.

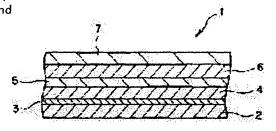


FIG.1

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-260563 (P2001-260563A)

(43)公開日 平成13年9月25日(2001.9.25)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
B41N	10/02	B41N	10/02	2H114
H01J	9/02	H01J	9/02 F	5 C O 2 7
	9/14		9/14 D	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 9 頁)

		香質開水	木間水 開水県の数5 〇L (主 9 貝)
(21)出願番号	特願2000-75239(P2000-75239)	(71) 出願人	
(22)出顧日	平成12年3月17日(2000.3.17)	į	大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
	•	(72)発明者	上美谷 雅之 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
			大日本印刷株式会社内
		(72)発明者	武田 利彦 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内
		(74)代理人	100095463
			弁理士 米田 潤三 (外1名)
			ma Ab moto - Ada A

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プランケット

(57)【要約】

【課題】 凹版や平版を用いたオフセット印刷法により 高精細なパターンの形成を可能とするブランケットを提 供する。

【解決手段】 ブランケットを構成する表面ゴム層の表面光沢度を $1\sim90^\circ$ の範囲内として、インキ受理性およびインキ転移性が極めて良好なブランケットとした。

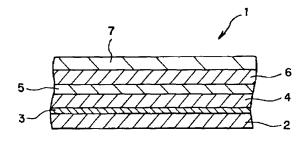


FIG.1

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 最表面に表面ゴム層を備え、該表面ゴム 層は表面光沢度が1~90°の範囲内であることを特徴 とするブランケット。

【請求項2】 硬度が70~90°の範囲内にあること を特徴とする請求項1に記載のブランケット。

【請求項3】 前記表面ゴム層は厚みが0.2~1mm の範囲内にあることを特徴とする請求項1または請求項 2に記載のブランケット。

範囲内にあることを特徴とする請求項1乃至請求項3の いずれかに記載のブランケット。

【請求項5】 プラズマディスプレイパネルの電極形成 用であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいず れかに記載のブランケット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、オフセット印刷に 使用するブランケットに係り、特に線幅が50μm程度 の微細パターンの形成に優れるブランケットに関する。 [0002]

【従来の技術】近年、電子回路や画像表示装置等におけ る電極の微細なパターン形成は、より高い精度で、か つ、低い製造コストで実施可能なことが要求されてい る。

【0003】従来、微細な電極パターンの形成方法とし て、導電性粉体を含有するパターン形成用ペーストを用 いてスクリーン印刷法やフォトリソグラフィ法によりバ ターンを形成した後、焼成して電極パターンとする方法 がある。しかし、スクリーン印刷法による電極パターン 形成では、スクリーン印刷版を構成するメッシュ材料の 伸びによる印刷精度の限界があり、また、形成したパタ ーンにメッシュ目が生じたりパターンのにじみが発生 し、電極パターンのエッジ精度が低いという問題があ る。また、フォトリソグラフィ法は、高精度の電極パタ ーンの形成が可能であるものの、製造工程が複雑であ り、かつ、材料ロスが多く、製造コストの低減に限界が

【0004】このため、工程が簡単で量産性を有するオ フセット印刷法を用いることによって、微細電極パター 40 ン形成の低コスト化が試みられている。このオフセット 印刷法では、導電性粉体を含有した導体インキを凹版あ るいは平版の印刷版に供給し、印刷版上のインキバター ンをブランケットを介して電極被形成物に転移させ、そ の後、焼成して有機成分を分解、揮発することにより電 極パターンが形成される。

【0005】また、プラズマディスプレバネルを構成す る障壁の形成では、障壁形成用ペーストにより所定の厚 みの障壁層を形成し、との障壁層に対してブラストマス クのパターンに対応した障壁を形成することが行なわれ ている。従来、上記のブラストマスクは、障壁層上に感 光性樹脂層を形成し、これを露光、現像して形成されて いた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述のオフセット印刷 法は、スクリーン印刷法に比べて精度の高い電極バター ンの形成が可能であり、また、フォトリソグラフィ法に 比べてインキ使用量が少ないという利点がある。さら 【請求項4】 前記表面ゴム層は硬度が40~80°の 10 に、フォトリソグラフィ法では、焼成して形成された電 極パターンの幅方向の断面形状は矩形となり、例えば、 プラズマディスプレイパネルの電極パターンのように、 その上から誘電体層を形成する場合、電極のエッジが誘 電体層を突き破って露出してしまうという問題もある が、オフセット印刷法で得られた電極パターンの幅方向 の断面形状はかまぼと形なので、との問題を解決できる 利点もある。

> 【0007】しかし、従来のブランケットを使用した凹 版オフセット印刷、平版オフセット印刷では、線幅が5 20 0μm程度の微細パターンの形成において、膜厚方向の うねりが発生したり、ラインの解像性が悪い、所望の厚 みが得られないという問題があった。

【0008】また、従来のフォトリソグラフィ法による ブラストマスクの形成は、工程が煩雑であるという問題 があった。そこで、障壁層上に直接オフセット印刷によ りマスクバターンを形成することが考えられるが、この 場合、上記のような従来のブランケットにおける精度不 良や被膜厚み不足の問題があった。

【0009】本発明は、上述のような実情に鑑みてなさ 30 れたものであり、凹版や平版を用いたオフセット印刷法 により高精細なパターンの形成を可能とするブランケッ トを提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】とのような目的を達成す るために、本発明のブランケットは、最表面に表面ゴム 層を備え、該表面ゴム層の表面光沢度が1~90°の範 囲内であるような構成とした。

【0011】また、本発明のブランケットは、硬度が7 0~90°の範囲内にあるような構成とした。

【0012】また、本発明のブランケットは、前記表面 ゴム層の厚みが0.2~1mmの範囲内にあるような構 成とした。また、本発明のブランケットは、前記表面ゴ ム層の硬度が40~80°の範囲内にあるような構成と した。

【0013】さらに、本発明のブランケットは、プラズ マディスプレイパネルの電極形成用であるような構成と した。

【0014】上記のような本発明では、表面ゴム層の表 面光沢度が1~90°の範囲内にあることにより、印刷 クを介してブラスト処理することにより、ブラストマス 50 されたインキ被膜のエッジがシャープになり、解像性が

極めて良好なものとなる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て説明する。本発明では、ブランケットのインキ受理 性、インキ転移性の指標として、ブランケットの最表面 に位置する表面ゴム層の表面光沢度に着目し、表面光沢 度を1~90°、好ましくは50~90°の範囲内とす るものである。表面ゴム層の表面光沢度が1°未満であ ると、印刷されたインキ被膜の線幅のうねりが大きくな り、線幅50μm程度の微細パターンを高精度で形成す 10 ることが困難となる。尚、本発明において表面ゴム層の 表面光沢度は、グロスメーターを用いて測定した値であ る。

【0016】また、本発明のブランケットは、硬度(ブ ランケット全体の硬度)が70~90°の範囲内にある ことが好ましい。ブランケットの硬度が70°未満であ ると、印刷被膜の膜厚方向のうねりが大きくなり、ま た、90°を超えると、ラインの解像性が悪くなる傾向 にあり好ましくない。尚、上記の硬度は、ハードネステ スター (JIS Aタイプ) により測定した値である。 【0017】また、本発明のブランケットは、表面ゴム 層の厚みが0.2~1mmの範囲内にあることが好まし い。表面ゴム層の厚みが0.2mm未満であると、後述 するよな基材の構成に基布を使用した場合、基布目の影 響を受けたり、表面ゴム層と基材との間に存在するゴミ の影響を受けて表面平滑性が低下しやすくなる。一方、 表面ゴム層の厚みが1mmを超えると、印刷時における 表面ゴム層のひずみ量が大きくなり、印刷方向に対して 垂直もしくは斜め方向のラインの解像性が悪くなる傾向 にあり好ましくない。上記の表面ゴム層のひずみを抑え 30 る手法として、表面ゴム層に長さ50~500μm程度 の短繊維を補強材として添加してもよい。

【0018】さらに、本発明のブランケットは、表面ゴ ム層の硬度が40~80°の範囲内にあるような構成と した。表面ゴム層の硬度が40°未満であると、印刷被 膜の膜厚方向のうねりが大きくなり、また、80°を超 えると、ラインの解像性が悪くなる傾向にあり好ましく ない。尚、上記の表面ゴム層の硬度は、ハードネステス ター (JIS Aタイプ) により測定した値である。

【0019】図1は、本発明のブランケットの一実施形 40 態を示す概略断面図である。図1において、ブランケッ ト1は、基布2/接着層3/基布4/クッション層5/ 基布6からなる積層構造の基材上に表面ゴム層7を備え たものである。

【0020】また、図2は、本発明のブランケットの他 の実施形態を示す概略断面図である。図2において、ブ ランケット11は、フィルム基材12上に接着層13を 介して表面ゴム層14を設けたものである。

【0021】表面ゴム層7、14のゴム材料としては、 ニトリルブタジエンゴム(NBR)、ブチルゴム、シリ 50 セット印刷機の側面図である。図3および図4におい

コンゴム、ウレタンゴム、エチレンプロピレンゴム、フ ッ素ゴム、クロロプレンゴム等を挙げることができ、こ れらのゴム材料を単独、あるいは、2種以上の混合物と して使用することができる。このようなゴム材料を用い て表面ゴム層7,14を形成する際に、加硫条件等を適 宣制御することにより、表面光沢度を上述の範囲(1~ 90°)とすることができる。

【0022】また、表面ゴム層7,14には、硬度調 整、帯電防止等を目的として、SiO,、Al,O,、T iO,、ZrOz、CaO、MgO、BaO、カーボン、 Sn〇ҳ、IT〇(インジウムチタン酸化物)等の粉体 を0.1~10重量%の範囲で含有させてもよい。さら に、表面ゴム層へのゴミ付着を防止するために、表面ゴ ム層7,14に帯電防止剤を練り込んでもよい。

【0023】上述のブランケット1を構成する基布2, 4, 6は特に制限はなく、従来のブランケットに使用さ れている基布を使用することができる。また、クッショ ン層5は、スポンジ状の構造を有しており、外部から表 面ゴム層7に圧力が加わった時に、このクッション層5 が圧縮され応力を吸収して表面ゴム層7の変形を防止 し、印刷パターンの寸法精度の低下を防ぐ役目をもって

【0024】上述のブランケット11を構成するフィル ム基材12は、例えば、ポリエチレンテレフタレート、 ポリエチレンナフタレート、ポリイミド等の樹脂フィル ムを使用することができる。このフィルム基材12の厚 みは0.1~1mm、好ましくは0.1~0.5mm程 度とすることができる。

【0025】本発明のブランケットは、インキ受理性お よびインキ転移性が極めて良好であり、印刷皮膜の厚み が一定でラインの解像性が良好であるため、線幅50 µ m程度の微細パターンを高い精度で印刷することができ る。そのため、本発明のブランケットは、例えば、基板 上にオフセット印刷法により導体インキを高い精度で印 刷できるので、高精度の電極パターン形成が可能とな る。さらに、本発明のブランケットは、レジスト材料イ ンキをオフセット印刷法により高い精度で印刷できるの で、ブラストマスク等の微細マスクパターンを形成する ことが可能である

【0026】上述のような本発明のブランケットを使用 してオフセット印刷を行う場合の印刷版(平版、凹版) としては、シリコン版、水無し版、樹脂版、金属版、ガ ラス版等を用いることができ、また、上記の各印刷版に 離型処理(シリコンコートやフッ素コート等)を施した ものを用いてもよい。尚、凹版の場合、版深は、1~5 Ομm以下、好ましくは2~30μmの範囲とする。 【0027】本発明のブランケットは、使用するオフセ ット印刷機の制限は特にない。図3はオフセット印刷機 の一例を示す平面図であり、図4は図3に示されるオフ

て、オフセット印刷機21は、印刷定盤23と印刷版盤 24が所定の間隔で配置され、2本のガイドレール2 5、25が平行に敷設された基台22と、図示しない移 動機構によりガイドレール25、25上を自在に移動可 能な印刷ヘッド26とを備えている。

【0028】印刷ヘッド26には、昇降可能なブランケ ットロール27と、第1のインキングロール群28が配 設されている。第1のインキングロール群28は、ロー ルの回転軸方向に揺動する練りローラや、印刷版にイン キを塗布するインキ付けロールにより構成される。ま た、基台22には第2のインキングロール群29と、導 体インキを蓄えるインキブレード30が設けられてい る。第2のインキングロール群29は、インキブレード 30からインキを出すインキ出しロール、ロールの回転 軸方向に揺動する練りローラにより構成される。

【0029】このオフセット印刷機21では、微細バタ ーン被形成体31(図3に1点鎖線で示す)が印刷定盤 23上に載置され、印刷版32(図3に1点鎖線で示 す)が印刷版盤24に装着される。そして、印刷ヘッド 26は、まず、ガイドレール25,25上を第2のイン 20 また、孔の発生を防止することができる。 キングロール群29上に移動する。ととで、第2のイン キングロール群29にて練られて均一になったインキ が、印刷ヘッド26の第1のインキングロール群28に 転移される。次に、印刷ヘッド26はガイドレール2 5,25上を印刷版盤24に向かって移動し、第1のイ ンキングロール群28のインキ付けロールによって印刷 版32にインキを塗布する。その後、印刷ヘッド26は ガイドレール25、25上を第2のインキングロール群 29側に戻り、再び、第2のインキングロール群29に 1のインキングロール群28に転移される。この間、ブ ランケットロール27は印刷版32に接触しない位置に 上昇している。とのインキ塗布動作は複数回行ってもよ いり

【0030】次に、ブランケットロール27を印刷位置*

導体インキの組成

・銀粉体

… 77.5重量部

(タップ密度4.5g/cm³、比表面積2.4m²、 平均粒径0.3μm、)

・ガラスフリット(Bi₁O₃系ガラス(無アルカリ)) … 2.5重量部

(熱膨張係数81×10⁻¹/℃、ガラス転移温度460℃ 軟化点525℃、平均粒径0.9μm)

· 樹脂 (日本油脂 (株) 製 マリアリムA4B-0851) 20重量部 (アリルエーテルと無水マレイン酸、スチレンの共重合体)

・酸化抑制剤(ハイドロキノン(純正化学(株)製) … 0.5重量部

【0035】次に、図3および図4に示されるようなオ フセット印刷機((株)紅羊社製作所製 エクターLC D印刷機)のブランケットロールに上記の各ブランケッ ト(試料1-1~試料1-7)を装着し、調製した上記 の導体インキを用いてガラス基板(ソーダガラス、35 50 印刷速度 : 500mm/秒

0mm×450mm、厚さ2.1mm) に下記の印刷条 件でパターン印刷を行い、その後、焼成(580°Cに1 0分間保持)を行って電極パターンを形成した。

【0036】 印刷条件

* に降下させた状態で印刷ヘッド26が印刷定盤23に向 かって移動する。そして、印刷ヘッド26が印刷版盤2 4を通過するときに、印刷版32の画線部上のインキが ブランケットロール27に転移し、同時に、第1のイン キングロール群28のインキ付けロールによって印刷版 32に新たにインキが塗布される。印刷ヘッド26は更 に印刷定盤23に向かって移動し、印刷定盤23に載置 された微細パターン被形成体31にブランケットロール

27からインキが印刷される。その後、印刷ヘッド26 10 は第2のインキングロール群29側に戻る。

【0031】尚、印刷ヘッド26が第2のインキングロ ール群29側に戻るときに、ブランケットロール27に よって微細パターン被形成体31上に重ねて印刷しても よい。また、印刷ヘッドが第2のインキングロール群2 9側に戻るときに、印刷版32からブランケットロール 27にインキを転移させながら戻り、再び印刷ヘッドが 印刷定盤23に向かって移動するときに、ブランケット ロール27にインキを重ねて転移させてもよい。このよ うにすることで、パターンを厚く印刷することができ、

[0032]

【実施例】次に、実施例を示して本発明を更に詳細に説 明する。

【0033】[実施例1]図1に示されるような構造を 有し、表面ゴム層の表面光沢度が異なる7種のブランケ ット(試料1-1~試料1-7)を作製した。表面ゴム 層はNBRを用いて形成し、各ブランケットの表面ゴム 層の表面光沢度はグロスメーター(日本電色工業(株) 製VGS−1001DP)により測定したものであり、 て練られて均一になったインキが、印刷ヘッド26の第 30 下記の表1に示した。また、各ブランケットの硬度、お

よび、表面ゴム層の硬度をハードネステスター(JIS Aタイプ)により測定し、表面ゴム層の厚みとともに 下記の表 1 に示した。

【0034】次に、下記組成の導体インキを調製した。

0.1mm(印刷版上、基板上ともに)

* 膜厚うねり、膜厚を測定して、結果を下記の表1に示し

8

使用印刷版: 東レ(株)製水無し版(DG-2)、

[0037] 【表1】

(画線部の幅50μm)

印刷回数 : 2回

印圧

上述の電極バターン形成で得た電極バターンの解像性、*

ブランケット	表	面ゴム層		プランケット	印刷適性				
	表面光沢度	硬度	厚み (mm)	の硬度	解像性(μm) (ライン&スペース)	膜厚うねり (μm)	膜厚 (μm)		
試料1-1	9 0°	6 0°	0. 7	8 0°	4 0	1以下	8		
試料1-2	8 0°	6 0°	0. 7	8 0°	4 0	1以下	8		
試料1-3	5 0°	6 0°	0. 7	80°	4 0	1以下	8		
試料1-4	20°	6 0°	0. 7	8 O°	5 0	1	8		
試料1-5	10°	60°	0. 7	8 0°	50	2	8		
試料1-6	1 °	60°	0. 7	8 0°	5 0	2	8		
試料1-7	0. 5°	60°	0. 7	8 O°	7 0	4	1 0		

表1に示されるように、表面ゴム層の表面光沢度が1~ 90°の範囲にあるブランケット(試料1-1~試料1 -6)を用いてオフセット印刷によりパターン印刷を行 い焼成して得られた電極パターンでは、ラインの解像性 は40~50μmが確保され、また、膜厚のうねりは2 μm以下であり、膜厚は8μmが確保され、比抵抗は約 $3 \mu \Omega \cdot c m$ であり、良好な電極バターンが得られた。 特に、表面ゴム層の表面光沢度が50~90°の範囲に あるブランケット(試料1-1~試料1-3)を用いた 30 2に示したものを使用した。 場合、ラインの解像性は40μmが確保され、また、膜 厚のうねりは1μm以下であり、さらに良好な電極バタ ーンが得られた。

【0038】これに対して、表面ゴム層の表面光沢度が 0.5°であるブランケット(試料1-7)を用いてオ フセット印刷によりバターン印刷を行い焼成して得られ た電極パターンでは、膜厚は10μmが確保されている が、ラインの解像性が70μmと大きく、また、膜厚の※

※うねりが4μmであり、電極バターンとして実用に供し 得ないものであった。

【0039】[実施例2]図1に示されるような構造を 有し、硬度が異なる4種のブランケット(試料2-1~ 試料2-4)を作製した。各ブランケットの表面ゴム層 の表面光沢度、ブランケットの硬度、表面ゴム層の硬度 を実施例1と同様に測定して、表面ゴム層の厚みととも に下記の表2に示した。尚、表面ゴム層のゴム材料は表

【0040】次に、上記の各ブランケットを使用し、実 施例1と同様の導体インキとオフセット印刷機を用いて 電極バターンを形成した。印刷条件および焼成条件は実 施例1と同様とした。上述の電極バターン形成で得た電 極パターンの解像性、膜厚うねり、膜厚を測定して、結 果を下記の表2に示した。

[0041]

【表2】

					表 2				
		表面二	ム層		プランケット	印刷適性			
ブランケット	ゴム材料	表面 光沢度	硬度	厚み (μ m)	の硬度	解像性(μm) (ライン&スペース)	膜厚うねり (μ m)	膜厚 (μm)	
試料2-1	NBR	8 0°	6 O°	0. 7	100°	5 0	1以下	6	
試料2-2	NBR	8 0°	60°	0. 7	9 0°	4 0	1以下	8	
試料 2 - 3	NBR	8 0°	60°	0. 7	7 0°	4 0	1以下	8	
試料2-4	NBR	80°	6 0°	0. 7	60°	4 0	4	8	

表2に示されるように、ブランケットの硬度が70~9 50 0°の範囲にあるブランケット(試料2-2~試料2-

3)を用いてオフセット印刷によりパターン印刷を行い 焼成して得られた電極パターンでは、ラインの解像性は 40 μmが確保され、また、膜厚のうねりは1μm以下 であり、膜厚は8 μ mが確保され、比抵抗は約3 μ Ω ・ cmであり、良好な電極パターンが得られた。

【0042】とれに対して、硬度が100°であるブラ ンケット(試料2-1)を用いてオフセット印刷により バターン印刷を行い焼成して得られた電極バターンは、 ラインの解像性が50μmとやや大きいものであった。 (試料2-4)を用いてオフセット印刷によりパターン 印刷を行い焼成して得られた電極パターンでは、膜厚、 ラインの解像性が良好であるものの、膜厚のうねりが4 μmであり、電極バターンとして実用に供し得ないもの であった。 * *【0044】[実施例3]図1に示されるような構造を 有し、表面ゴム層の硬度が異なる4種のブランケット (試料3-1~試料3-4)を作製した。各ブランケッ トの表面ゴム層の表面光沢度、ブランケットの硬度、表 面ゴム層の硬度を実施例1と同様に測定して、表面ゴム 層の厚みとともに下記の表3に示した。尚、表面ゴム層 のゴム材料は表3に示すものを使用した。

【0045】次に、上記の各ブランケットを使用し、実 施例1と同様の導体インキとオフセット印刷機を用いて 【0043】さらに、硬度が60°であるプランケット 10 電極パターンを形成した。印刷条件および焼成条件は実 施例1と同様とした。上述の電極バターン形成で得た電 極バターンの解像性、膜厚うねり、膜厚を測定して、結 果を下記の表3に示した。

[0046]

【表3】

表 3

		表面コ	(ム層		プランケット	印刷適性			
ブランケット	ゴム材料	表面 光沢度	硬度	厚み (μm)	の硬度	解像性 (μ m) (ライン&スペース)	腹厚うねり (μm)	膜厚 (μm)	
試料3-1	NBR	80°	9 0°	0. 7	8 0°	6 0	1以下	6	
試料3-2	NBR	80°	7 5°	0. 7	8 0°	4 0	1以下	8	
試料3-3	NBR	80°	60°	0. 7	8 O°	4 0	1以下	8	
試料3-4	NBR	80°	38°	0. 7	8 0°	4 0	4	6	

表3に示されるように、表面ゴム層の硬度が40~80 。 の範囲にあるブランケット(試料3-2~試料3-

3)を用いてオフセット印刷によりバターン印刷を行い 30 焼成して得られた電極バターンでは、ラインの解像性は $40 \mu m$ が確保され、また、膜厚のうねりは $1 \mu m$ 以下 であり、膜厚は8 μ mが確保され、比抵抗は約3 μ Ω ・ cmであり、良好な電極パターンが得られた。

【0047】これに対して、表面ゴム層の硬度が90° であるブランケット(試料3-1)を用いてオフセット 印刷によりバターン印刷を行い焼成して得られた電極バ ターンは、ラインの解像性が60μmと大きいものであ った。

ブランケット(試料3-4)を用いてオフセット印刷に よりパターン印刷を行い焼成して得られた電極パターン では、膜厚、ラインの解像性が良好であるものの、膜厚 のうねりが4μmであり、電極パターンとして実用に供 し得ないものであった。

【0049】[実施例4]図1に示されるような構造を

有し、表面ゴム層の厚みが異なる6種のブランケット (試料4-1~試料4-6)を作製した。表面ゴム層は NBRを用いて形成し、各ブランケットの表面ゴム層の 表面光沢度、ブランケットの硬度、表面ゴム層の硬度を 実施例1と同様に測定して、表面ゴム層の厚みとともに 下記の表4に示した。

【0050】次に、上記の各ブランケットを使用し、実 施例1と同様の導体インキとオフセット印刷機を用い て、電極バターンを形成した。印刷条件および焼成条件 は実施例1と同様とした。

【0051】上述の電極バターン形成で得た電極パター ンの解像性、膜厚うねり、膜厚を測定して、結果を下記 【0048】さらに、表面ゴム層の硬度が38。である 40 の表4に示した。尚、解像性は、上述の実施例 $1\sim3$ と 同じ印刷方向に沿ったパターンの解像性の他に、印刷方 向に対して斜め方向(60°)のパターンの解像性、印 刷方向に垂直方向(90°)のバターンの解像性も測定 した。

[0052]

【表4】

ブランケット	表面ゴム層				印刷適性					
	## TE 1 100 7 .	ブランケット の硬度	解像性 (μm) (ライン&スペース)			膜厚 うねり	膜厚 (μm)	表面ゴム 層の面質		
	JEVEZ	L	(11111)		0°	60°	9 0°	(μ m)	()2 1117	
試料4-1	80°	60°	1. 3	8 0°	60	300 以上	300 以上	4	8	良好
試料4-2	80°	60°	1. 0	8 0°	40	60	80	1以下	8	良好
試料4-3	80°	6 0°	0. 7	8 0°	40	50	70	1以下	8	良好
試料4-4	8 0°	60°	0.4	8 0°	40	50	70	1以下	8	良好
武料4-5	8 0°	6 0°	0. 2	8 0°	40	50	7 0	1以下	8	ほぼ良好
試料4-6	80°	60°	0. 1	8 0°	50	50	70	1以下	6	悪い

表4に示されるように、表面ゴム層の厚みが0.2~1 mmの範囲にあるブランケット(試料4-2~試料4-5)を用いてオフセット印刷によりパターン印刷を行い 焼成して得られた電極パターンでは、ラインの解像性 (印刷方向に沿ったパターンの解像性) は40μmが確 保され、また、膜厚のうねりは1μm以下であり、膜厚 は8 μ mが確保され、比抵抗は約3 μ Ω・cmであり、 良好な電極バターンが得られた。さらに、印刷方向に対 して斜め方向(60°)のパターンの解像性は50~6 0μmであり、垂直方向(90°)のパターンの解像性 は70~80μmであり、試料4-2 (表面ゴム層厚み = 1 mm)を用いた場合がやや大きいものの、実用レベ ルにある。

【0053】これに対して、表面ゴム層の厚みが1.3 30 略断面図である。 mmであるブランケット(試料4-1)を用いてオフセ ット印刷によりパターン印刷を行い焼成して得られた電 極バターンは、ラインの解像性(印刷方向に沿ったバタ ーンの解像性)が60μmと大きく、さらに、印刷方向 に対して斜め方向(60°)、垂直方向(90°)のパ ターンの解像性は、いずれも300μmを超えるもので あり、電極バターンとして実用に供し得ないものであっ

【0054】一方、表面ゴム層の厚みが0.1mmであ るブランケット(試料4-6)を用いてオフセット印刷 40 7…表面ゴム層 によりパターン印刷を行い焼成して得られた電極パター ンでは、膜厚、ラインの解像性が良好で、膜厚のうねり も1μm以下であるが、ブランケットの表面状態が悪 く、これが電極バターンの表面形状に悪影響を与え、電 極パターンとして実用に供し得ないものであった。 [0055]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば表 面ゴム層の表面光沢度を1~90°の範囲内とすること により、高いインキ転移率をもち、かつ、インキ受理性 に優れたブランケットが可能となり、このブランケット 50 27…ブランケットロール

を使用して凹版オフセット印刷あるいは平版オフセット 印刷により、線幅50 µm程度の高精細バターンを形成 することができる。そして、本発明のブランケットは、 20 基板上にオフセット印刷法により導体インキを高い精度 で印刷できるので、高精度の電極バターン形成が可能と なる。さらに、本発明のブランケットは、レジスト材料 インキをオフセット印刷法により高い精度で印刷できる ので、ブラストマスク等の微細マスクパターン形成が可 能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のブランケットの一実施形態を示す概略 断面図である。

【図2】本発明のブランケットの他の実施形態を示す概

【図3】本発明のブランケットを使用するオフセット印 刷機の一例を示す平面図である。

【図4】図3に示されるオフセット印刷機の側面図であ る。

【符号の説明】

1…ブランケット

2、4、6…基布

3…接着層

5…クッション層

11…ブランケット

12…フィルム基材

13…接着層

14…表面ゴム層

21…平版オフセット印刷機

23…印刷定盤

24…印刷版盤

25…ガイドレール

26…印刷ヘッド

* *29…第2のインキングロール

28…第1のインキングロール

[図1]

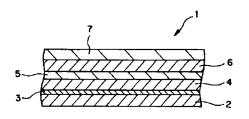


FIG.1

【図2】

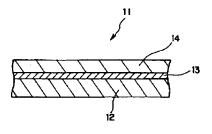
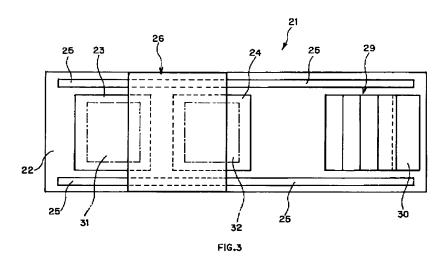


FIG.2

[図3]



【図4】

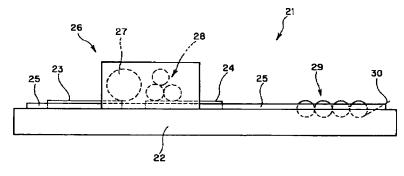


FIG.4

フロントページの続き

(72)発明者 小坂 陽三

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

F ターム(参考) 2H114 AA02 AA04 CA04 CA10 DA46 EA05 FA02 FA10

5C027 AA01